

## LIQUID CRYSTAL DISPLAY SUBSTRATE

Patent Number:

JP9005764

Publication date: 1997-01-10

Inventor(s):

OGAWA KAZUHIRO;; OTA MASUYUKI;; YANAGAWA KAZUHIKO;; ASHIZAWA

KEIICHIRO: YANAI MASAHIRO

Applicant(s):

HITACHI LTD

Requested

Patent:

Application

Number:

JP19950152849 19950620

Priority Number

(s):

IPC Classification: G02F1/1343; G02F1/136; H01L29/786

EC Classification: Equivalents:

#### Abstract

PURPOSE: To improve a wide visual field angle characteristic by forming electrodes for display and reference electrodes within the same plane parallel with transparent substrates and changing the light transmittance of a liquid crystal layer by the electric fields generated in parallel with the transparent substrates between both electrodes.

CONSTITUTION: The display electrodes SL and reference electrodes CT of the liquid crystal display substrate having the display electrodes SL and the reference electrodes CT on the liquid crystal layer side surface of the one transparent substrate of the transparent substrates arranged opposite to each other via the liquid crystal layer are directly formed on the main surface of the transparent substrate and are formed parallel and flush with the surfaces of the transparent substrate without interposing an insulating film therebetween. The electric fields generated between the display electrodes SL and the reference electrodes CT are, therefore, impressed parallel with the transparent substrates, i.e., in the direction orthogonal with the thickness direction of liquid crystals. The liquid crystal molecules juxtaposed by the impression of the electric fields are flatly disposed within the plane parallel with the transparent substrates. Then, the liquid crystal molecules aligned with the major axis in the observation direction do not exist any more when the display is observed from the direction diagonal with the display surface.

Data supplied from the esp@cenet database - 12



# (19)日本國特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

### (11)特許出願公開番号

# 特開平9-5764

(43)公開日 平成9年(1997)1月10日

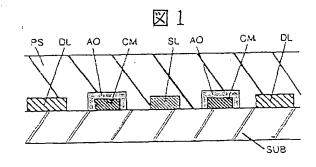
(51) Int.Cl. <sup>6</sup> G 0 2 F 1/134 1/136 H 0 1 L 29/786	識別記号 庁内整理番号 3 500	FI 技術: G02F 1/1343 1/136 500 H01L 29/78 612C	表示箇所
	·	審査請求 未請求 請求項の数13 〇L (全	: 10 頁)
(21)出願番号	特顯平7-152849	(71) 出願人 000005108	
(22)出顧日	平成7年(1995)6月20日	株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台四丁目 (72)発明者 小川 和宏 千葉県茂原市早野3300番地 株式会	
		製作所電子デバイス事業部内 (72)発明者 太田 益幸 千葉県茂原市早野3300番地 株式会	会社日立
		製作所電子デバイス事業部内 (72)発明者 柳川 和彦 千葉県茂原市早野3300番地 株式3	会社日立
		製作所電子デバイス事業部内 (74)代理人 弁理士 秋田 収喜 最終]	頁に続く

#### (54) 【発明の名称】 液晶表示基板

### (57)【要約】

【目的】 その広視野角特性のさらなる向上を図る。

【構成】 液晶層を介して互いに対向して配置される透 明基板のうち、その一方の液晶層側の面に表示用電極と - 基準電極とが備えられ、これら表示用電極と基準電極の 間に透明基板面と平行に発生させる電界によって前記液 晶層の光透過率を変化させる液晶表示基板において、前 記表示用電極と基準電極はそれぞれ前記透明基板に対し て平行な同一面内に形成されている。



#### (特許請求の範囲)

(請求項11 液晶層を介して互いに対向して配置される透明基板のうち、その一方の液晶層側の面に表示用電極と基準電極とが備えられ、これら表示用電極と基準電極の間に透明基板面と平行に発生させる電界によって前記液晶層の光透過率を変化させる液晶表示基板において、

前記表示用電極と基準電極はそれぞれ前記透明基板に対して平行な同一面内に形成されていることを特徴とする 液晶表示基板。

(請求項2) 表示用電極と基準電極はそれぞれ透明基板に対して他の材料層を介在させることなく直接に形成されていることを特徴とする請求項1記載の液晶表示基板。

(請求項3) 透明基板上に形成された基準電極はその 材料の酸化によって形成された絶縁膜によって被覆され ていることを特徴とする請求項1記載の液晶表示基板。

(請求項4] 透明基板上に形成された基準電極はその 表面において陽極化成によって酸化された絶縁膜が形成 されていることを特徴とする請求項3記載の液晶表示基 板

(請求項5) 基準電極の材料はアルミニュウムあるいはその合金からなる請求項4記載の液晶表示基板。

(請求項6) 基準電極の材料はタンタルあるいはその 合金からなる請求項4記載の液晶表示基板。

(請求項7) 液晶層を介して互いに対向して配置される透明基板のうち、その一方の液晶層側の面に×方向に延在しかつy方向に並設される走査信号線および基準信号線と、外方向に延在しかつ×方向に並設される映像信号線と、前記走査信号線からの走査信号の供給によってオンされる薄膜トランジスタと、このオンされた薄膜トランジスタを介して前記映像信号線からの映像信号が供給される表示用電極と、この表示用電極と対向しかつ前記基準信号線と接続されて形成される基準電極とが備えられ、これら表示用電極と基準電極の間に透明基板面と平行に発生させる電界によって前記液晶層の光透過率を変化させる液晶表示装置において、

前記表示用電極と基準電極はそれぞれ前記透明基板に対して平行な同一面内に形成されていることを特徴とする 液晶表示基板。

(請求項8) 走査信号線、表示用電極、および基準電極はそれぞれ透明基板に対して他の材料層を介在させることなく直接に形成されていることを特徴とする請求項7記載の液晶表示基板。

【請求項9】 透明基板上に形成された走査信号線および基準電極はその材料の酸化によって形成された絶縁膜によって被覆されていることを特徴とする請求項7記載の液晶表示基板。

(請求項10)透明基板上に形成された走査信号線および基準電極はその表面において陽極化成によって酸化さ

れた絶緑膜が形成されていることを特徴とする請求項9 記載の液晶表示基板。

(請求項111 走査信号線および基準電極の材料はアルミニュウムあるいはその合金からなる請求項10記載の液晶表示基板。

(請求項12) 走査信号線および基準電極の材料はタンタルあるいはその合金からなる請求項10記載の液晶表示基板。

(請求項13) 走査信号線および基準信号線に対する映像信号線の層間絶縁およびこの層間絶縁膜の延在部として形成され薄膜トランジスタの形成領域となる部分を構成する絶縁層および半導体層の順次積層体は同一パターンの順次積層体からなっていることを特徴とする請求項9記載の液晶表示基板。

#### (発明の詳細な説明)

(00011

(産業上の利用分野]本発明は、液晶表示基板に係り、いわゆる横電界方式と称される液晶表示基板に関する。 (0002)

(従来の技術)いわゆる横電界方式と称される液晶表示 基板は、液晶層を介して互いに対向して配置される透明 基板のうち、その一方の液晶層側の面に表示用電極と基 準電極とが備えられ、これら表示用電極と基準電極の間 に透明基板面と平行に発生させる電界によって前記液晶 層の光透過率を変化させる液晶表示基板をいう。

【0003】このような構成からなる液晶表示基板は、その表示面に対して斜めの方向から該表示面を観察しても階調反転や色変化が起こらず、画質が殆ど劣化することのない、いわゆる広視野角特性を有するものとなっている。

#### [0004]

(発明が解決しようとする課題)しかしながら、このように構成された液晶表示基板は、たとえば、液晶層にその厚み方向に電界を発生させて該液晶層の光透過率を変化させるものと比較して、大幅な広視野角特性の向上を達成できるものとなっているが、いまだに一定の視野角内に制限されるものであった。

(0005]本発明は、このような事情に基づいてなされたものであり、その目的は、広視野角特性のさらなる向上を図った液晶表示基板を提供することにある。

### (00061

(課題を解決するための手段)本願において開示される 発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、 以下のとおりである。

(0007) すなわち、液晶層を介して互いに対向して配置される透明基板のうち、その一方の液晶層側の面に表示用電極と基準電極とが備えられ、これら表示用電極と基準電極の間に透明基板面と平行に発生させる電界によって前記液晶層の光透過率を変化させる液晶表示基板において、前記表示用電極と基準電極はそれぞれ前記透

明基板に対して平行な同一面内に形成されていることを 特徴とするものである。

(0008]

(作用)このように構成された液晶表示基板において、表示用電極と基準電極はそれぞれ前記透明基板に対して平行な同一面内に形成されており、それらの間には透明基板に対する高低差のないものとなっている。

【0009】このため、画素電極と基準電極との間に発生させる電界は、透明基板に対して平行に、すなわち液晶に対しその厚み方向と完全に直交する方向に印加されることになる。

(0010) このことは、電界が印加されることによって並設される液晶分子は、透明基板に対して平行な面内で並設され、該面に対して傾斜して存在するようなことはなくなる。

(0011)したがって、表示面に対して斜めの方向から該表示面を観察した場合に、その観察する方向に長軸が一致づけられる液晶分子が全く存在しなくなる。

(0012)そして、このような状態は観察する方向をかなり傾けても同様であって全く変わることはないことから、広視野角特性の大幅な向上を図ることができるようになる。

(00131

(実施例)以下、本発明による液晶表示基板の実施例に ついて説明する。

(0014] (実施例I)

#### 基板構成

まず、図11は、本発明による液晶表示基板が組み込まれた液晶表示装置の一実施例を示す概略構成図である。 【0015】同図において、液晶表示基板100がある。この液晶表示基板100は液晶を介して互いに対向配置された2枚の透明基板を備え、その一方の透明基板 SUBの液晶側の面には図中y方向に延在しかつ×方向に並設された映像信号線Dしが形成され、また、この映像信号線Dしに絶縁されて×方向に延在しかつy方向に

(0016)これら映像信号線DLおよび走査信号線G Lに囲まれた各矩形の領域が画景領域を構成するように なるが、この液晶表示基板は上述したようにいわゆる横 電界方式のものであることから、上述した各信号線の他 に基準信号線CMも形成されている。

並設された走査信号線GLが形成されている。

【0017】すなわち、この基準信号線CMは図中×方向に延在しかつy方向に並設されて形成され、各画素領域においてはその画素を間にして対応する走査信号線GLと平行に形成されるようになっている。

【0018】この各画素領域の詳細な構成は後に図2等 を用いて説明する。

(0019)そして、この液晶表示基板100の周囲には、走査信号線GLに接続されて配置される垂直走査回路101、および映像信号線DLに接続されて配置され

る映像信号駆動回路102が配置されている。これら垂直走査回路100および映像信号駆動回路102はたと えばテープキャリア方式で形成された半導体装置等から なっているものである。

(0020) 前記垂直走査回路101は、各走査信号線 Gしに走査信号を印加することによって該信号線をy方 向にたとえば順次選択し、その選択のタイミングに合わ せて前記映像信号駆動回路102は各映像信号線Dしに 映像信号を供給している。

(0021]それぞれの信号の供給は表示情報処理回路 103によって制御されるようになっており、この表示 信号処理回路103は、クロック回路14を介して垂直 走査回路101を駆動させるとともに、映像信号駆動回 路103を駆動させるようになっている。

(0022]また、表示信号処理回路103は、液晶表示基板100の前記基準信号線CMのそれぞれに基準電圧を直接印加するようになっている。

(0023]図2は、前記液晶表示基板100の各画素 領域のうちの一つの画素領域を示した平面図である。

【0024】同図において、画素領域は、図中×方向に延在する走査信号線AO/GLおよび基準信号線AO/CMと、y方向に延在しかつ×方向に並設する各映像信号線DLとで囲まれて形成されている。

【0025】ここで、走査信号線AO/GLおよび基準信号線AO/CMは、その材料としてそれぞれアルミニュウム(AI)が用いられているとともに、その露出する表面全域(側面を含む)にいわゆる陽極化成による酸化アルミニュウムAOが形成されたものとなっている。また、映像信号線DLは、クロム(Cr)層で形成されている。

【0026】映像信号線DLは、その下層の走査信号線AO/GLおよび基準信号線AO/CMに対して、その交差部において形成されたシリコン窒化膜SiNェとアモルファスシリコンa-Siとの積層体AS/SNからなる層間絶縁膜を介して絶縁されるようになっている。【0027】そして、これら各層間絶縁膜のうちの一つ(図中、左上の層間絶縁膜)は、走査信号線AO/GL上を画素領域側に及んで延在され、この延在領域は薄膜トランジスタTFTの形成領域を構成している。

(0028)すなわち、この薄膜トランジスタTFTの 形成領域において、映像信号線Dしから前記積層体AS メSN上を延在して形成されたドレイン電極DTとこの ドレイン電極DTに若干離間されて形成されたソース電 極STを備えることによって、前記走査信号線AO/G しの一部をゲート電極とした薄膜トランジスタTFTが 形成されている。

(0029) これにより、走査信号線AO/GLに走査信号(電圧)が供給された場合、積層体AS/SNの下層にあるシリコン窒化膜(ゲート絶縁膜として機能する)を介してその上層のアモルファスシリコンユーSi

層内にチャネル層が形成され、映像信号線Dしからの映像信号は前記ドレイン電極DTを介してソース電極STに供給されるようになる。

(0030] そして、ソース電極STは表示電極SLと 一体に形成されており、この表示電極SLは、画素領域 を略2分するようにして図中y方向に延在して配置され ている。なお、この実施例において、前記表示電極SL は映像信号線DLと同一の材料、すなわちクロム(C r)によって構成されている。

【〇〇31】また、基準信号線AO/CMはその一部を 図中y方向に延在させて形成された基準電極CTを2個 備え、それぞれの基準電極は前記表示電極SLを間にし かつこの表示電極SLと比較的大きな距離を隔てて配置 されているとともに、映像信号線DLとはかなり近接さ れた状態で配置されている。

(0032] この場合、基準電極CTは、上述したようにその表面において酸化アルミニュウムからなる絶縁膜が形成されていることから、電気的短絡を生ぜしめることなく映像信号線DLに近接させることができ、いわゆる開口率を向上させることができるようになる。

【0033】そして、このように構成された表示電極S Lと基準電極CTとの間に透明基板100Aの主表面と ほぼ平行な電界が発生する構成となる。すなわち、この 電界によって液晶の紙面と垂直方向における光透過率を 変化させることができるようになり、この方式が横電界 方式と称される所以となっている。

【0034】本実施例では、1画素は表示電極SLを1個、基準電極を2個により構成したが、各々2,3個、さらには3,4個にしても良い。

【0035】ここで、表示電極と基準電極CTは、それらの間に絶縁膜を介在しておらず、透明基板SUBの主表面上に直接形成され、透明基板SUBの表面と平行な同一面に形成されている。

(0036) このため、画素電極と基準電極との間に発生させる電界は、透明基板に対して完全に平行に、すなわち液晶に対しその厚み方向と完全に直交する方向に印加されることになる。

(0037) このことは、電界が印加されることによって並設される液晶分子は、透明基板に対して平行な面内で並設され、該面に対して傾斜して存在するようなことはなくなる。

(0038)したがって、表示面に対して斜めの方向から該表示面を観察した場合に、その観察する方向に長軸が一致づけられる液晶分子が全く存在しなくなる。

【0039】そして、このような状態は観察する方向をかなり傾けても同様であって全く変わることはないことから、広視野角特性の大幅な向上を図ることができるようになる。

【0040】なお、表示電極SLのソース電極SLとは 反対側における端部は基準信号線AOVCMと重畳され て形成され、この重量部において積極的に付加容量C stxを構成するようになっている。この場合の誘電体膜 は基準信号線AO/CMの表面に形成されている酸化ア ルミニュウムAOである。

【0041】このように、付加容量C<sub>ST3</sub>の誘電体は比較的膜厚の小さな酸化アルミニュウムAOで構成されることから、その面積を大きくしなくても大きな容量を確保できるという効果を奏するようになる。

(0042)なお、この付加容量は、たとえば薄膜トランジスタTFTがオフした後の映像情報を次の選択時間まで保持させる等の目的で形成されているものである。 (0043)そして、図示していないが、このように構成された透明基板の主表面には前記映像信号線Dし等を全て覆ってシリコン窒化膜からなるパッシベーション膜PSが形成されている。

【0044】図1は、図2のA-A、線における断面図を示した構成図である。同図から明らかとなるように、映像信号線DL、表示電極SL、および基準電極CMは、それぞれ透明基板SUBの主表面に直接形成されたものとなっている。

【0045】図6は、透明基板SUBの周辺にまで延在される走査信号線GLが、前記垂直走査回路101の端子と接続されるべく個所となる電極端子10の部分の構成を示した断面図である。

【,0046】同図において、走査信号線GLの末端部においては、その表面に酸化アルミニュウムAOが形成されておらず、これにより露呈されているアルミニュウム層の一部に前記電極端子10となるITO(Indium-Tin-Oxide)膜が形成されている。

【0047】そして、いまだ露呈されているアルミニュウム層および前記ITO膜の一部を覆って映像信号線DLと同材料からなる導電層20が形成されている。

【0048】この導電層20は、映像信号線DLとは電気的には全く独立して形成されるものであり、走査信号線GLとITO膜からなる電極端子10とのコンタクトに信頼性をもたせる機能を有するようになっている。すなわち、アルミニュウムからなる走査信号線GLとITO膜との接触のみでは、ITO膜とアルミニュウムとの界面に絶縁性の酸化アルミニュウム膜を形成してしまい抵抗値のバラツキを生じさせるのを防止するようにしている。

(0049)図7は、透明基板SUBの周辺ににまて延在される映像信号線DLが、前記映像信号駆動回路102の端子と接続されるべく個所となる電極端子10の部分の構成を示した断面図である。

【0050】この場合、映像信号線DLの末端部において電極端子10となるITO膜の一部が重畳されて形成されているのみとなっている。映像信号線DLが酸化し難い材料で構成されていることから、特に、図6に示すような工夫を要することのない構成となっている。

(0051)図3は、上述のように構成された透明基板が組み込まれた液晶表示基板の断面を示した構成図である。

(0052]同図において、上述した透明基板SUBと は別個の透明基板SUB がそれぞれ液晶しCを介して 対向配置されて構成されている。

(0053]透明基板SUB の液晶側の面には、各画 素領域を縁取るようにして形成されたブラックマトリッ スク層BMが形成され、さらに、これらブラックマトリックス層BMに囲まれた画素領域にはカラーフィルタ層 CFがその周辺を該ブラックマトリックス層BMに重畳 させて形成されている。

【0054】そして、このようなブラックマトリッスク層BMおよびカラーフィルタ層CFが形成された透明基板SUB の主表面には、これら各層を覆ってシリコン窒化膜からなるパッシベーション膜PS が形成されている。このパッシベーション膜PS は主としてカラーフィルタ層CFを保護するためにある。

(0055)なお、同図には、表示用電極SLと基準電極CTとの間に発生した電界Eによる液晶(分子)LCの配列状態を示している。

(0056]このような実施例による液晶表示基板によれば、表示用電極SLと基準電極CTはそれぞれ前記透明基板SUBに対して平行な同一面内に形成されており、それらの間には透明基板SUBに対する高低差のないものとなっている。

【0057】このため、表示用電極SLと基準電極CTとの間に発生させる電界Eは、透明基板SUBに対して平行に、すなわち液晶層に対しその厚み方向と完全に直交する方向に印加されることになる。

(0058) このことは、電界日が印加されることによって並設される液晶(分子) LCは、透明基板SUBに対して平行な面内で並設され、該面に対して傾斜して存在するようなことはなくなる。

(0059)したがって、表示面に対して斜めの方向から該表示面を観察した場合に、その観察する方向に長軸が一致づけられる液晶分子が全く存在しなくなる。

(0060) そして、このような状態は観察する方向を かなり傾けても同様であって全く変わることはないこと から、広視野角特性の大幅な向上を図ることができるよ うになる。

(0061)なお、上述した実施例では、基準電極AO/CMの断面は図1に示したように、ほぼ矩形状をなしているものであるが、図10に示すように、その長手方向に沿った辺をいわゆるテーバ加工された台形をなす形状としてもよいことはいうまでもない。

【00.62】このようにした場合、パッシベーション膜 PSの形成に当たって、その表面に急激な段差部がなく なり、該パッシベーション膜 PSの表面に形成する配向 膜OR1のラビング処理を行い易いという効果を奏す S.,

【0063】また、基準電極AO/CMと同材料からなる走査信号線AO/GLを同様の処理がなされることによって、その後に交差して形成される映像信号線DLの段切れによる断線の発生を抑制できるという効果をも奏する。

#### 【0064】製造方法

工程1.透明基板SUBの主表面に、その全域にわたってアルミニュウム(AI)膜を形成する。その後、周知のフォトリソグラフィ技術を用いた選択エッチング方法を用いて選択エッチングし、図4に示すパターンからなるアルミニュウ膜を残存させるとともに、それ以外の領域のアルミニュウム膜を全て除去する。

(0065) その後、陽極化成により、残存されたアルミニュウム膜の露呈された表面の全域(側面を含む)に 酸化アルミニュウムを形成する。

【0066】この場合の陽極化成においては、その化成対象となるアルミニュウム膜に電力を供給する必要があるが、その供給端子としては図6に示したようにITO膜10および導電膜20に接続されるべく個所を選択することができる。

(0067)これにより、透明基板SUBの主表面に、 走査信号線AO/GLおよび基準信号線AO/CMが形成される。

【0.068】工程2.透明基板SUBの主表面の全域に、前記走査信号線AO/GLおよび基準信号線AO/CMをも覆って、シリコン窒化膜( $SiN_X$ )、アモルファスシリコン膜(a-Si)、さらには高濃度不純物層n型Si層を順次形成することによって積層体を形成する。この場合の成膜方法としてはいわゆるプラズマCVD法を用いた連続成膜を行なうのが好適となる。

(0069) これにより形成された積層体を周知のフォトリソグラフィ技術を用いた選択エッチング方法を用いて選択エッチングし、図5に示すパターンからなる積層体を残存させるとともに、それ以外の領域にある積層体を全て除去する。この場合の選択エッチングとしては、SF6を用いたドライエッチング方法を適用させることによって迅速な加工を行なうことができるようになる。

(0070] これにより、前記走査信号線AO/GLおよび基準信号線AO/CMと次の工程で形成される映像信号線DLとの層間絶縁を図る層間絶縁膜と、これら層間絶縁膜のうちの一つの層間絶縁膜が延在されて一体的に形成された薄膜トランジスタ形成領域とが形成される

(0071)この場合、前記積層体はそれらを構成する 各層のバターンに相違がなく全く同一のバターンとなっ ていることから、工程数の低減を図る効果を奏する。

【0072】工程3.このように加工された透明基板S UBの主表面に、その全域にわたってITO膜を形成する。これにより形成されたITO膜を周知のフォトリソ グラフィ技術を用いた選択エッチング方法を用いて選択 エッチングし、図6および図7に示す電極端子10を残 存させるとともに、それ以外の領域にあるITO膜を全 て除去する。

(0073] 工程4.このように加工された透明基板S UBの主表面に、その全域にわたってクロム(Cr)膜を形成する。これにより形成されたクロム膜を周知のフォトリソグラフィ技術を用いた選択エッチング方法を用いて選択エッチングし、図2に示すパターンからなるクロム膜を残存させるとともに、それ以外の領域にあるクロム膜を全て除去する。

(0074)これにより、映像信号線DLおよび表示電極SLが形成さるととともに、薄膜トランジスタTFTの形成領域において該映像信号線DLと一体的に形成されたドレイン電極DTおよび表示電極SLと一体的に形成されたソース電極STが同時に形成される。

(0075] そして、この場合、図6に示した導電層2 0が、やはり同じ工程で形成されるようになっている。

(0076) 工程5. このように加工された透明基板SUBの主表面に、その全域にわたってシリコン窒化膜をたとえばCVD法を用いて形成する。これにより形成されたシリコン窒化膜を周知のフォトリソグラフィ技術を用いた選択エッチング方法により選択エッチングし、電極端子10のみを露呈させる。

【0077】これにより、電極端子10の部分が露呈されたバッシベーション膜PSが形成されることになる。

【0078】その後は、このバッシベーション膜PSの主表面の全域に樹脂膜を形成し、その表面をラビングすることにより配向膜OR1を形成する。

(0079)以上説明した製造方法によれば、フォトリソグラフィ技術を用いた選択エッチング方法による選択エッチングの工程をわずから工程で済ませることから、製造工程を低減できるとともに、それによって微細加工を達成することができる効果を奏する。

(0080] (実施例II) 図13は、図2に対応した図で、画素領域におけるバターンの他の実施例を示している。

(0081)同図から明らかになるように、画素電極S しは2個に枝分かれして形成され、これにともない、基 準電極CTは各画素電極SLをそれぞれ間に位置づける ようにして3個設けられている。

(0082)このようにした場合、画素のいわゆる開口 領域は小さくなるが、画素電極SLと基準電極CTとを 近接して配置できることから、それらの間に発生する電 界の量を大きくでき、液晶の駆動を行い易くできる。

【0083】図12は、図13のB-B 線における断面図を示しており、実施例 [に示した構成と異なるのは、基準電極CTにある(この場合、走査信号線AO/GLの断面も同様である)。

(0084)すなわち、基準電極CITは、下層導電膜C

MDを内在させて積層させたアルミニュウム層からなる 上層導電膜CMUの表面に陽極化成で形成されたアルミニュウム酸化膜が被着された構成となっている。この場合、下層導電膜とアルミニュウム層は、それぞれフォトリソグラフィ技術を用いた選択エッチング方法を適用させて形成されるものとなっている。

(0085] このように構成した理由は、基準電極CTを形成する場合における断線予防対策とするものである。すなわち、前記下層導電膜あるいはアルミニュウム層のいずれかにおいてその製造工程中に断線が生じた状態で形成されても、その断線個所が全く同じ部分となる確率は少なく、結果として基準電極CTそれ自体として断線が生じないものを得ることができるようになる。

(0086)本実施例は、たとえば陽極化成された走査信号線AO/GLおよび基準電極CTの絶縁耐圧性の優れていることに着目し、映像信号線DLとの間に介在されていた絶縁膜を不要とすることによって、該基準電極CTと表示用電極SLとを同一の平面内に配置できるようにしたものである。

(0087) ここで、図8を用いて、アルミニュウム層を陽極化成することによって得られる酸化アルミニュウムの絶縁耐圧性を説明する。同図は、液晶表示基板に組み込まれた走査信号線AO/GLにおける絶縁耐圧性に伴う故障結果について、いわゆるワイブル分布を示すグラフである。このグラフの各プロットの傾きが大きいほどその信頼性があることが知られている。

【0088】このことから、酸化アルミニュウムの絶縁 耐圧性が良好なことが判る。

(0089)上述した各実施例では、基準電極CTおよび走査信号線AO/GLの材料としてアルミニュウムを用いたものであるが、これに限定されることはなく、たとえばタンタルあるいはその合金であってもよいことはいうまでもない。この場合においても、陽極化成によって酸化膜を形成することができる。

(0090] その絶縁耐圧性については、図8に対応させたグラフである図9に示すように、極めて良好であることが判る。

(0091)さらに、上述した実施例では、陽極化成によって走査信号線AO/GLおよび基準電極CTの表面に絶縁膜を形成したものであるが、これに限定されることはなく、たとえば、プラズマ酸化法を用いても同様の効果を奏する。

### (0092)

(発明の効果)以上説明したことから明らかなように、本発明による液晶表示基板によれば、その広視野角特性 のさらなる向上を図ることができるようになる。

### 【図面の簡単な説明】

(図1)本発明による液晶表示基板を構成する一方の透明基板の一実施例を示す断面図である。

【図2】本発明による液晶表示基板における画景領域バ

ターンの一実施例を示す平面図である。

(図3)本発明による液晶表示基板の一実施例を示す断面図である。

(図4) 本発明による液晶表示基板の製造方法の一実施例を示す一工程図である。

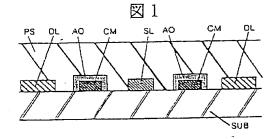
【図5】本発明による液晶表示基板の製造方法の一実施 例を示す一工程図である。

(図6)本発明による液晶表示基板の走査信号線に接続される端子電極の一実施例を示す断面図である。

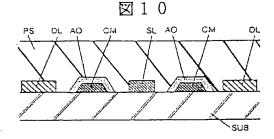
(図7)本発明による液晶表示基板の映像信号線に接続される端子電極の一裏施例を示す断面図である。

(図8) 本発明による液晶表示基板の基準電極として陽極化成されたアルミニュウムを用いた場合の効果を示すグラフである。

(図11



【図10】



(図9) 本発明による液晶表示基板の基準電極として陽極化成されたタンタルを用いた場合の効果を示すグラフである。

【図10】本発明による液晶表示基板の他の実施例を示す断面図である。

【図11】本発明による液晶表示基板を組み込んだ液晶 表示装置の一実施例を示したブロック構成図である。

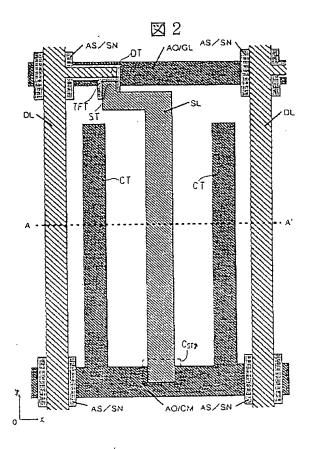
(図12)本発明による液晶表示基板の他の実施例を示す断面図である。

(図13]本発明による液晶表示基板の他の実施例を示す平面図である。

【符号の説明】

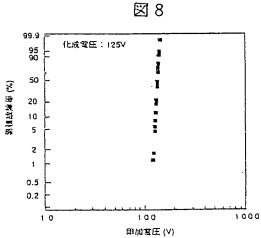
100……液晶表示基板、AO/GL……走査信号線、SL……表示用電極、CT……基準電極。

(図2]

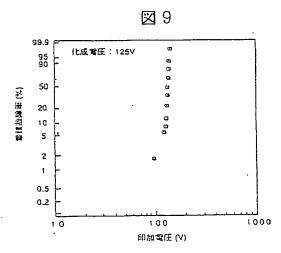


(図4) (図3] 図 3 図 4 AO/GL (図5] 図 5 (図6] AO/GL 図 6 [図7] AS/SN AS/SN 図 7

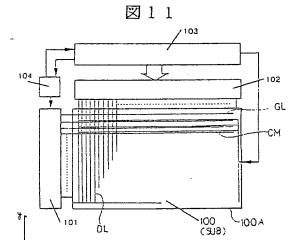




## (図9)

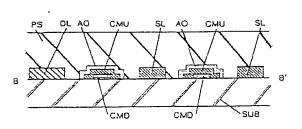


(図11]

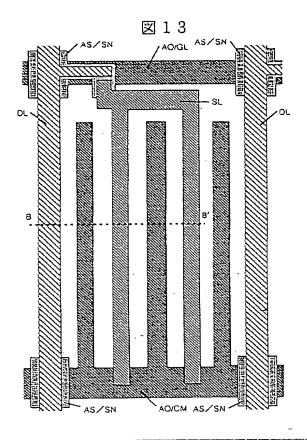


[図12]

図 1 2



(図131



フロントページの続き

(72)発明者 芦沢 啓一郎 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内 (72)発明者 箭内 雅弘 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内